



**Proceeding Paper Publication**  
 in the Trans Tech Publisher (**TTP**)  
**Periodical Journal Key Engineering Materials (KEM)**  
 ISSN : 1662-9795

EI Compendex Source List :Updated April 7, 2017

Source Title	Source Type	ISSN	EISSN	Publisher	Country
Key Engineering Materials	Book-series	10139826	-	Trans Tech Publication	Switzerland

SCOPUS Source List : Updated April 7, 2017

Source record ID	Source Title	Print- ISSN	E-ISSN	Active or Inactive	Coverage	Article language in source
12378	Key Engineering Materials	10139826		Active	1994-ongoing	English

**The Third International Conference on Applied Engineering, Materials and Mechanics**  
**2018年 第三届应用工程、材料与力学国际学术会议(3rd ICAEMM)**

本次国际学术会议将于 2018 年 04 月 20 日至 22 日在日本冲绳举行。  
ICAEMM 会议通过一年一届的形式,聚集工学及科学技术各个领域的学者,  
为传播新科技和开展科技领域的国际对话揭开新篇章.

本次会议以科研学者,工程师和高校学生,研究机构以及世界各地相关行业  
人士为对象,通过与世界级工程技术社会团体协力,实现研究成果和知识的  
可持续共享,进而为技术的发展做出贡献.

本次会议鼓励参会者相互交流意见,增进各组织间友谊,促进相同领域组织  
机构和研究人员间的合作,并向参会者提供专业领域的展示机会和丰富的  
讨论空间.

## 重要日期

会议日期:**2018 年 04 月 20-22 日**

会议地点:**日本 冲绳**

## 投稿方式（仅接受英文稿件）

大会的官方语言为英语，请务必使用英语书写邮件及撰写论文

论文提交邮箱地址:[icaemm2018@icaemm.org](mailto:icaemm2018@icaemm.org)

截稿日期:**2018 年 04 月 05 日**

论文录取通知：提交日期后的 2-3 个工作日

\* 投稿作者可以不参加会议.

\* 所有被录用的文章,不仅可以做口头发表,也可以做海报展示.

## 关于 2018 ICAEMM

关于会议的更多内容请访问:

<http://www.ietsp-association.org/ICAEMM2018>

## 投稿范围

应用工程、材料与力学等相关领域（详情请参考会议网站  
<http://www.ietsp-association.org/ICAEMM2018>）

## 出版社

会议论文将由 **TTP** 出版社期刊 **Key Engineering Materials**(ISSN 1662-9795)出版并提交至以下数据库进行检索.

- **SCOPUS** [www.scopus.com](http://www.scopus.com).

- **EI Compendex** [www.ei.org/](http://www.ei.org/)

KEM 相关链接:[www.scientific.net/KEM/details](http://www.scientific.net/KEM/details)

本次会议的出版连接:<https://www.scientific.net/conference-2654>

## 联系方式

会议咨询邮箱(英文): [icaemm2018@icaemm.org](mailto:icaemm2018@icaemm.org)

工作 QQ: 2931991847

会议中文咨询电话: 159-5406-0271

官方网站: <http://www.ietsp-association.org/ICAEMM2018>